

## 通富微电子股份有限公司 2024 年 6 月 30 日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：通富微电子股份有限公司

单位：  
万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	南通华达微电子集团有限公司	控股股东	应收账款		34.45		34.45		水电费	经营性往来
	南通华达微电子集团有限公司	控股股东	应收账款		8.05		8.05		销售商品	经营性往来

	南通金茂电子科技有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	242.95	791.60		689.40	345.15	销售商品	经营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	南通通富微电子有限公司	子公司	其他应收款	66,301.18	45,061.08		10,060.57	101,301.69	资金拆借	非经营 性往来
	南通通富微电子有限公司	子公司	应收利息	5,757.56				5,757.56	资金拆借	非经营 性往来
	苏州通富超威半导体有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00			50,000.00		资金拆借	非经营 性往来
	苏州通富超威半导体有限公司	子公司	应收利息	4,659.91	598.36			5,258.27	资金拆借	非经营 性往来
	苏州通富超威半导体有限公司	子公司	其他应收款		27.44		27.32	0.12	代垫款	非经营 性往来
	合肥通富微电子有限公司	子公司	其他应收款	25,000.00	23.50		15,023.42	10,000.08	资金拆借	非经营 性往来
	通富通科(南通)微电子有限公司	子公司	其他应收款	93,000.00	48,314.34		20,611.53	120,702.81	资金拆借	非经营 性往来
	通富通科(南通)微电子有限公司	子公司	应收利息	1,195.52	1,146.56			2,342.08	资金拆借	非经营 性往来
	TF-AMD Microelectronics(Penang)Sdn.	子公司	其他应收款	2,432.73	389.36			2,822.09	代垫款	非经营 性往来
	南通富润达投资有限公司	子公司	其他应收款	70.00				70.00	代垫款	非经营 性往来
	南通通富科技有限公司	子公司	其他应收款		0.94		0.52	0.42	代垫款	非经营 性往来
通富微电科技(南通)有限公司	子公司	其他应收款	10.04	2.16		12.20		代垫款	非经营 性往来	
其他关联方 及其附属企 业										
总计	-	-	-	248,669.89	96,397.84		96,467.46	248,600.27		

公司法定代表人：石磊

主管会计工作的公司负责人：陶翠红

公司会计机构负责人：张荣辉